

公司代码:688135

公司简称:利扬芯片

广东利扬芯片测试股份有限公司

[2022]半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 大风浪提示

本公司在报告书中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三章节“经营情况讨论与分析”中“风险因素”相关内容,敬请投资者予以关注,注意投资风险。

1.3 公司董监会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称

公司股票代码

股票种类

股票上市地点

股票简称

股票代码

A股

公司存托凭证简

公司存托凭证代码

公司存托凭证类型

公司存托凭证状态

公司存托凭证未上市原因

公司存托凭证未上市时间

公司存托凭证未上市状态

公司存托凭证未上市状态说明

公司存托凭证未上市状态原因

公司存托凭证未上市状态原因说明

公司存托凭证未上市状态原因说明